

兰剑智能科技股份有限公司 关于申请银行综合授信的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 兰剑智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）及公司全资子公司兰剑智能科技（临邑）有限公司拟向银行申请总额不超过人民币 8 亿元的综合授信。
- 本次公司及子公司申请银行综合授信事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。

公司于 2025 年 1 月 14 日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于申请银行综合授信的议案》，现将有关情况公告如下：

一、概述

为保证公司生产经营等各项工作顺利进行，降低融资成本，提高资金营运能力，公司及公司全资子公司兰剑智能科技（临邑）有限公司拟向银行申请总额不超过人民币 8 亿元的综合授信。

以上银行综合授信用于办理包括但不限于融资授信、流动资金贷款授信、银行承兑汇票授信、非融资性保函、信用证等综合授信业务，融资期限以实际签署的合同为准。上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际授信额度以银行最终审批的授信额度为准，具体融资金额根据公司运营资金的实际需求确定。本综合授信业务额度范围内可循环使用，可以在不同银行间进行调整。

为提高工作效率，及时办理融资业务，公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人根据业务开展情况在上述授权额度范围内行使决策权与签署相关法律

文件，并由公司财务部负责具体实施。

二、其他说明

本次公司向银行申请综合授信额度，是为了更好地满足生产经营等各项工作需求，提高资金营运能力，符合公司和全体股东的利益，不会影响公司的正常经营，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

本次公司及子公司申请银行综合授信事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准，有效期自董事会审议通过之日起的十二个月内。

特此公告。

兰剑智能科技股份有限公司董事会

2025年1月15日